

## 令和7年度熊本大学工学部編入学試験における変更について

令和6年1月19日  
熊本大学

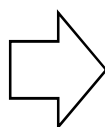
熊本大学工学部半導体デバイス工学課程では、令和7年度(令和6年度実施)第3年次編入学試験(一般入試)から、全志願者に英語資格・検定試験のスコア等の提出を必須とし、面接試験の口頭試問の内容を一部変更します。英語に関する知識は、英語資格・検定試験のスコアで判断します。

また、志願者数が募集人員の約2倍を超える場合に2段階選抜を実施し、第1段階選抜の合格者に対して以下の表に示された試験を行います。第1段階選抜は、提出された成績証明書、人物調書、自己申告書を総合して判定します。

詳細は、当該年度の学生募集要項で確認してください。

### 【第3年次編入学試験(一般入試)変更内容】

現在(令和6年度第3年次編入学試験)	
半導体デバイス工学課程	
選抜方法	面接試験 (専門分野及び英語・ 数学についての口頭 試問を含みます。)



変更後(令和7年度第3年次編入学試験)	
半導体デバイス工学課程	
選抜方法	面接試験 (専門分野及び数学 についての口頭試問 を含みます。)

(注)提出書類について

受験日から2年以内に受験した英語資格・検定試験( TOEIC L&R 又は OEFL iBT) スコアの原本を、受験日に提出してください。

提出されたスコア等(原本)は、同日に返却いたします。

なお、TOEIC L&R デジタル公式認定証を提出する場合は、プリントアウトしたものを提出してください。

### 【本件に関するお問合せ先】

熊本大学自然科学系事務課 工学部教務担当

電話番号:096-342-3522

メール:szk-kyomu@jimu.kumamoto-u.ac.jp